Japanese Utility Model Application Laid-Open No. 61-156239

#### Claim:

A shading structure in an integrated circuit chip, comprising a light-transmission base plate, a wiring pattern formed by an electric conductor on said base plate, an integrated circuit chip disposed on said base plate, said chip including electrode terminals to be connected to said wiring pattern, and a shading member located on said base plate at a position corresponding to the position of said integrated circuit chip disposed on said base plate.

① 日本 国特 片 庁 (JP) ①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 昭61-156239

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)9月27日

H 01 L 23/12 21/60

7357-5F 6732-5F

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

集積回路チップの遮光構造

到実 頭 昭60-38188

Ө出 願 昭60(1985)3月19日

砂考 案 者 近藤 彰 男

八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会社八王

子研究所内

⑪出 願 人

カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

砂代 理 人 弁理士 町田 俊正



#### 明 都 曹

- 考案の名称
  集積国路チップの遮光構造
- 2. 実用新案登録請求の範囲

光透過性の落板と、この悲板上に導触体により 形成された配線パターンと、この配線パターンに 接続される電極端子を有し前配蒸板上に配設され る集積回路チップと、この集積回路チップが配設 される位置に対応して前記蒸板上に設けた遮光部 材とを具備する集積回路チップの遮光構造。

- 5. 考案の詳細な説明
  - 〔考案の技術分野〕

この考案は基板を透過して集積回路チップに照射する光を遮断させる集積回路チップの遮光構造に関する。



#### 〔従来技術〕

第3 図は従来のIOチップの装着構造を示して おり、透明もしくは半透明な基板5上には複数の 遊体パターン4が形成されている。この基板5の 上面及び導体パターン4の上面には一様に與方性 湖電接着剤 7 が塗布されており、この異方性導電 **接着剤7はスチレン又はブタジエンゴム等中に溶** 融用の金属粉6(ハンダ粒子)が所定量混入され たものである。1は被衡されていないIOチツブ であり、 Ioチップ1の下面両端部部には A & の 惟極端子2が散けられている。このIOチツブを 所定の工具で基板 5 に向けて押圧し電極端子 2 と 遊憶パターン4との間の異方性遊電接着剤7を圧 **縮して所定温度に加熱することによりエロチップ** 1を基板5に固着するとともに、各電極端子2と 各導館パターン4とを溶融金属3により夫々接続 している。ここで異方性導電接着剤 7 は押圧され た方向に導通し、その他の方向では絶縁性を保つ ており、溥電パターン4同志がショートすること はない。



1.0 m

#### 〔従来の問題点〕

上記IOチップの実装構造ではIOチップ1の 各電極端子2と基板5の各導体パターン4とを正 確に位置合せした上でIOチツブ1と赭板5とを 圧接し加熱する必要がある。ここで I O チップ1 はフェイスダウン方式になつているため電極端子 2 は上からは見えず満明な基板 5 を逝して裏側か ら観察している。この位置合せ作業は生産ライン では光電子的に行なわれ、碁板5の裏側から強い 光を照らしTVカメラ等で観測しながら自動的に 行つている。このとき被覆されていないIOチッ プ1の回路は基板5を透過した強い光に照射され る、光に敏感な半導体物質から構成されたIO回 路は、回路網が破壊されたり、半導体の物性特性 が変化を受けたりする。このためこのようなエロ チップ1を搭載した最終製品の電気機器は動作し なかつたり、誤動作をしたりするという問題があ つた。又電子機器に実装後基板5と10チップ1 がカメラのフラッシュ部の光に晒される場合には

麒動作を生ずるような恐れもあつた。

#### 〔考案の目的〕

この考案は光によるIOチップの誤動作の発生を防止するとともに、電気的飛来ノイズに対しても防御性を有するIOチップの遮光構造を提供するものである。

#### 〔考案の要点〕

光透過性の基板上に配線パターンとともにIO チップを遮蔽するための遮光部を形成したことを 特徴としている。

#### 〔寒施例〕

第1図、第2図は本考案の集積回路チップの進 光構造を示しており、透明もしくは半透明の基板 15上には複数の互いに離隔した導体パターン1 4が形成されている。これら導体パターン14の 各端部は組ごとに略直線上に並びこの実施例では 各組の端部は矩形状に配散されている。この矩形



状に囲まれた基板15上面には略矩形で不透明な **滅骸パターン18が導体パターン14の端部から** 所定距離離隔して形成されており、この遮蔽パタ ーン18の一端は導体パターン14のうちの一体 19と一体形成されている。これら導体パターン 14、19及び遊戲パターン18はエツチング等 により同時に形成される銅箔等の金属であり導電 性であるが光は透過させない。このようにして導 体パターン14と不透明な遮蔽パターン18との 間には帯状の透明領域Αが基板15上に残される。 次に基板15、導体パターン14及び遮蔽パター ン18の上面には一様に異方性導電接務剤17が **塗布されており、この異方性導電接着剤17はス** チレン又はプタジエンゴム中に溶融用の金属粉1 6 (ハンダ粒子) が混入されたものである。 1 1 は被覆されていない集積回路チップ(エロチップ) であり、このIoチップ11の下面端部にはAB の電極端子12が複数個設けられている。この電 極端子12の相鱗る端子同志の間隔と前配導電パ ターン14の相隣をパターン同志の間隔とは互い

に略等しくなつている。IOチップ12を基板1 5上にこれら電極端子12と導電パターン14を 重なるようにして異方性導電接着剤17を介して 押圧し加熱して鼠極端子12と導電パターン14 とを溶接しかつエロチップ12を基板15上に固 潜する。押圧加熱された異方性導電接着剤17の 金属粉10は溶融して溶融金属13となり電極端 子12と間導パターン14とを互に溶着させて導 面する。電極端子12と導電パターン14の位置 合せを行うと遮蔽パターン14は丁度10チップ 11の下面の電極端子12に囲まれた領域と重な るようになつている。この重つた領域にIOチッ プ11の半導体物質からなる国路部分があり、基 板15の帯状透明領域Aを通して電極端子12回 りは観察できるが回路部分は観察できないように なつている。従つてIOチップ11を落板15に 面実装する際、自動位置合せ装置で強い光が照射 されてもIOチップ11の半導体回路は遮蔽パタ ーン18によりその光が遮断されるため回路破壊 や物性特性変化から保護される。又このように実

EE (I)

装された回路基板 1 5 を搭載する 1 5 を発する 1 5 を発する

#### 〔考案の効果〕

以上説明してきたように、この考案によれば、 IOチップの半導体回路を覆う不透明な遮蔽パターンを透明基板上に導体パターンとともに形成したため、透明基板を透過する光をこの遮蔽パターンで遮光し、光によるIOチップの誤動作の発生をなくすことが可能となつた。

なお、上記実施例ではリジッドタイプの透明基板について説明したが、フレキシブルタイプの透明基板でもよい、又矩形の遮蔽パターンに限られることはなく円形、三角形等その形はエロチップの形に合せて任意の形状の不透明遮蔽パターンを形成してもよい。

又遮蔽パターン18と一体形成された導体パタ ーン19を電源側グランドに接続することにより

I 0 チップ11 の電気的ノイズに対するシールド 効果も得られる。

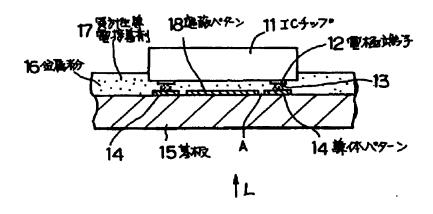
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る集積回路チップの遮光構造を示す断面図、第2図は第1図のL矢視裏面図、第3図は従来の集積回路チップの装着構造を示す断面図である。

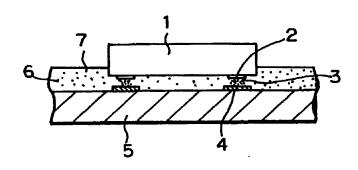
11……集権回路チップ、12……電極端子、 14……導体パターン、15……基板、16…… 金属粉、17……異方性導電投稿剤、18……進 酸パターン。

実用新案登録出願人 カシオ計算機株式会社

代理人 弁理士 町 田 俊 正兴日 田



本考束のICチップ・の実践的面図 第 1 図

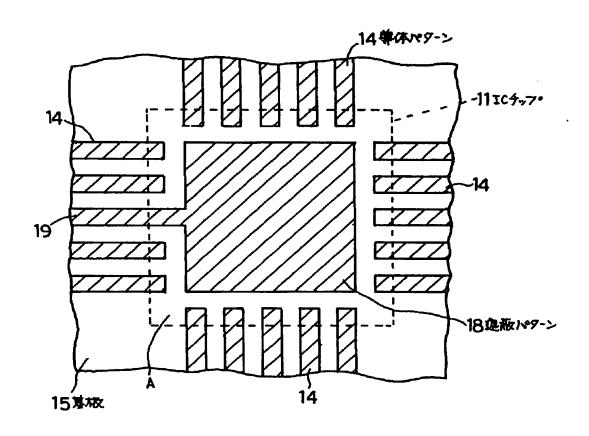


第 3 図

415

実開 61-156239

出願人 カシオ計算機株式会社 代理人 弁理士 町田俊正



基板パタ-ンの泉面図 第 2 図

416

突厥(日-156239

出順人 カシオ計算機株式会社 選代理人 弁理士 町田俊士